

LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
J	-		BI	REVISED AS PER ECR-12-016199	13SEP2012

- I ; 本図
- I ; AS SHOWN

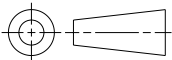
SECT A-A
SCALE 10:1

DETAIL B
SCALE 25:1

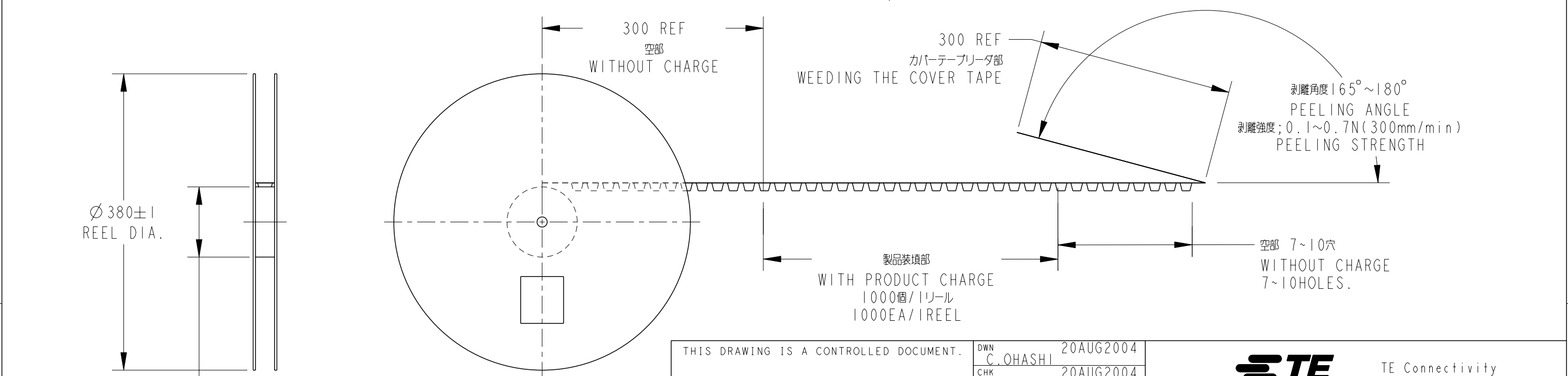
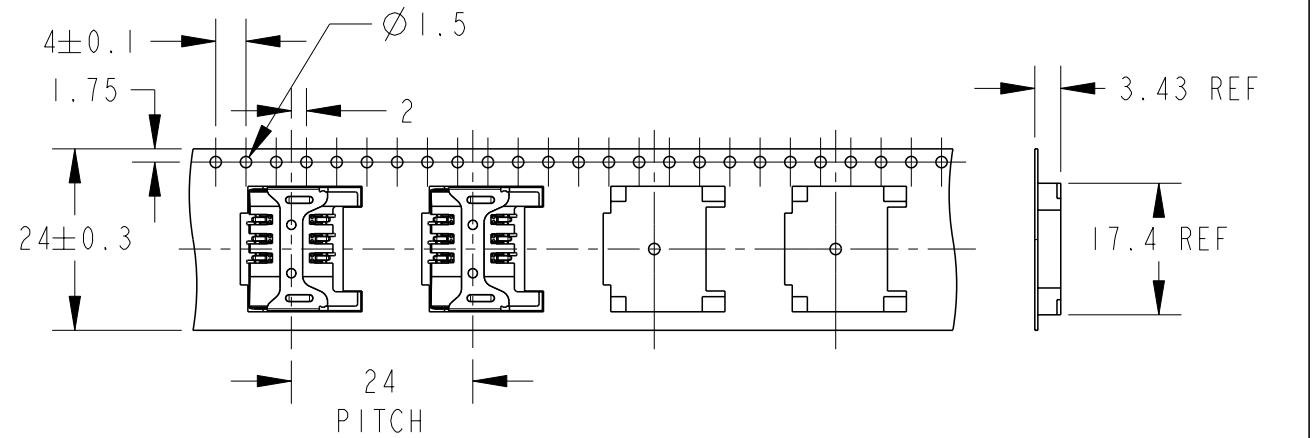
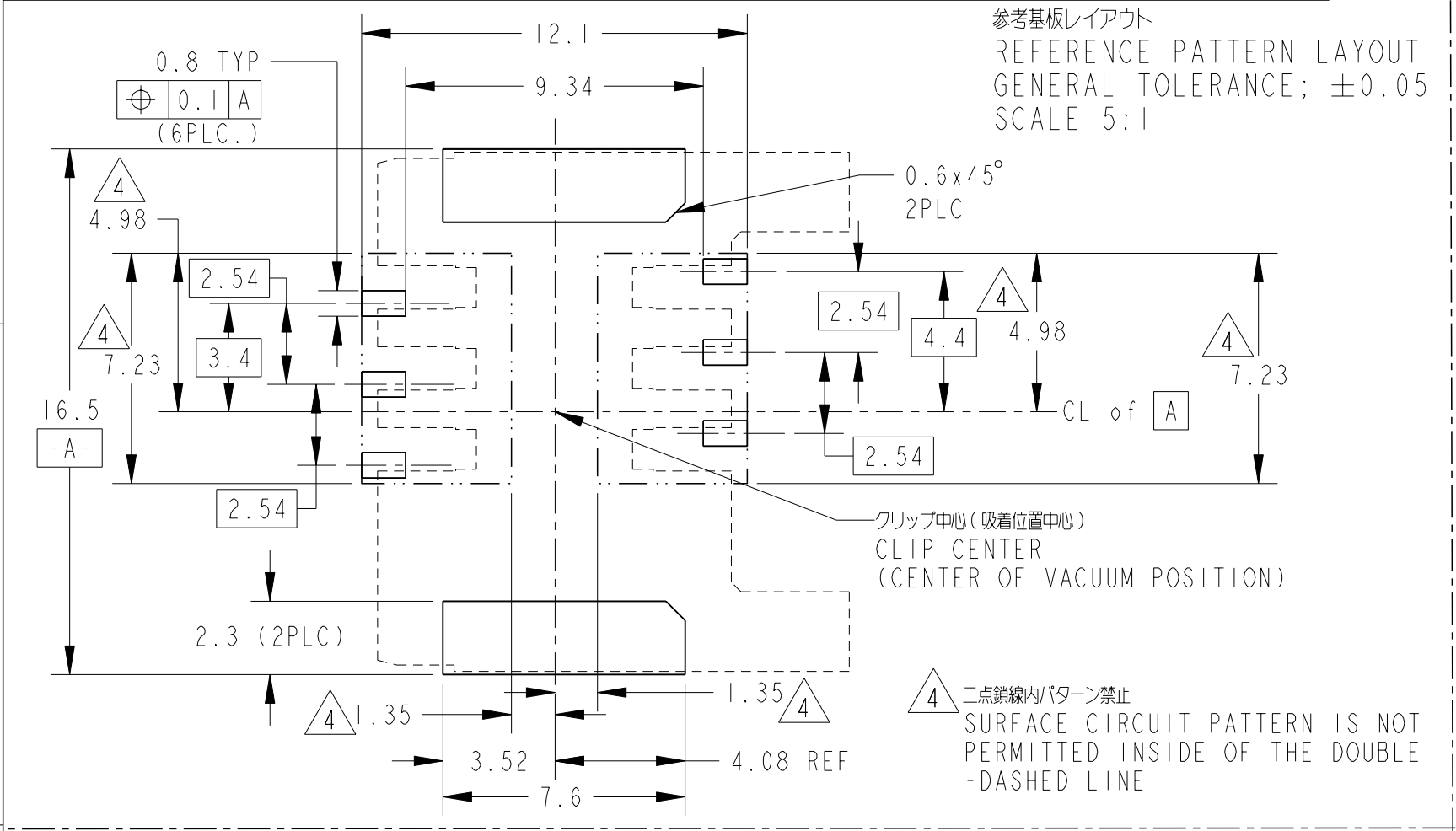
FIG. 1 コプラナリティ

1. コンタクト: 材料 銅合金
めっき 全面Ni下地: 1.27μm以上
接点部PdNi: 1.0μm 以上 Au: 0.2μm 以上
半田付け部Au: 0.05μm 以上
クリップ: 材料 ステンレス
めっき 全面Ni下地: 1.3μm 以上
スズ: 1μm以上
ハウジング: 熱可塑性樹脂
2. 設計推奨半田厚みは100μm以上、推奨半田付け範囲は参考半田パターンのに対し100%とする
- ③ 3. コプラナリティは0.1mm以下(FIG.1参照)

1. CONTACT: COPPER ALLOY
ALL OVER Ni:1.27μm MIN.
CONTACT AREA PdNi:1.0μm MIN. Au: 0.2μm MIN.
SOLDERING AREA Au: 0.05μm MIN.
CLIP: SUS
ALL OVER Ni:1.3μm MIN.
Tin: 1μm MIN.
HOUSING: THERMOPLASTIC
2. RECOMMENDED SOLDERING THICKNESS; 100μm MIN.
RECOMMENDED SOLDERING AREA;
100% OF REFERENCE LAYOUT PATTERN
- ③ 3. COPLANARITY; 0.1MAX. (SEE FIG.1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C.OHASHI 20AUG2004		TE Connectivity							
		CHK T.KIMURA 20AUG2004									
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.15 0-PLC ± 1-PLC ±0.5 2-PLC ±0.13 3-PLC ±0.013 4-PLC ±0.0001 ANGLES ±		APVD K.IKEGAMI 20AUG2004		NAME 名称 SUPER LOW PROFILE SIM HI.95					
				PRODUCT SPEC 製品規格 108-5998							
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 -		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO 番号		RESTRICTED TO	
				A3		00779		C-1747314		-	
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		WEIGHT (計算値) 0.36g							
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度 4:1		SHEET 1 OF 2		REV B1			

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	-		-	SEE SHEET 1	-	-	-



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C. OHASHI 20AUG2004	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		CHK T. KIMURA 20AUG2004				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD K. IKEGAMI 20AUG2004	NAME SUPER LOW PROFILE SIM HI.95			
0 PLC ± 1 PLC ±0.5 2 PLC ±0.13 3 PLC ±0.013 4 PLC ±0.0001 ANGLES ±		PRODUCT SPEC 108-5998	SIZE A3			
MATERIAL -		APPLICATION SPEC -	CAGE CODE 00779			
FINISH -		WEIGHT 0.36g	DRAWING NO C-1747314			
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 2 OF 2		REV B1	